

# Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

Börse: NYSE

ISIN: US8740391003

Währung: USD

Kurs: 191,24 USD

Stand: 21.11.2024

TSMC ist die weltweit größte Halbleiter-Gießerei, die branchenweit führende Prozesstechnologie und das größte Portfolio an prozessbewährte Bibliotheken, IPs, Design-Werkzeuge und Referenzprozess im Gießerei-Segment anbietet. TSMC ist die erste Gießerei, die Produktionskapazitäten für 20nm und 16nm anbietet. Der Hauptsitz von TSMC befindet sich in Hsinchu, Taiwan.

Aktuelles KGV	-
Gewinn je Aktie	-
Letzte Dividende je Aktie	65,00
Aktuelle Dividendenrendite	2,04
Cash Flow je Aktie	-
Buchwert je Aktie	-
Akt. Marktkapitalisierung	16.548.395,52 Mil.
EBIT	921465,61 Mil.
EBIT-Marge	42,63
Industrie	Technologie
Sektor	Hardware
Subsektor	Halbleiter
Anschrift	
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	
8, Li-Hsin Rd. 6, Hsinchu Science Park	
Hsinchu 300-78, Taiwan	
www.tsmc.com	
Investor Relations	Elisabeth Sun
IR-Telefon	+886-3-568-2080
IR-Email	invest@tsmc.com
Hauptaktionäre	
Streubesitz	92,67%
Vorstand	
Wendell Huang, Dr. Mark Liu, Lora Ho, Dr. Wei-Jen Lo, Rick Cassidy, Y.P. Chin, Dr. Y.J. Mii, J.K. Lin, Dr. Cliff Hou, Dr. Kevin Zhang...	
Aufsichtsrat	
Dr. Mark Liu, C.C. Wei, Dr. F.C. Tseng, Dr. L. Rafael Reif, Kok-Choo Chen, Michael R. Splinter, Ming-Hsin Kung, Moshe N. Gavrielov...	
Mitarbeiter	-
Umsatz	2161735,84 Mil.



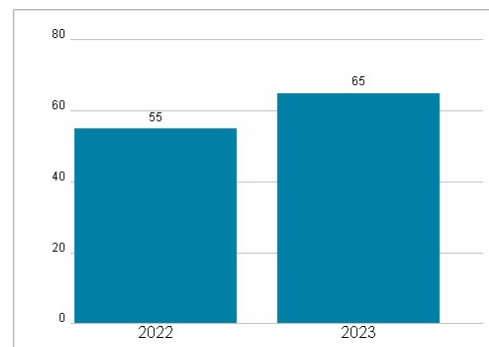
## Wertentwicklung

	1M	6M	1J
Performance	-4,23%	+21,73%	+92,68%
Volatilität	32,85	42,60	38,43
Volumen Ø (Stk./Tag)	13 141 820	15 668 419	14 640 994

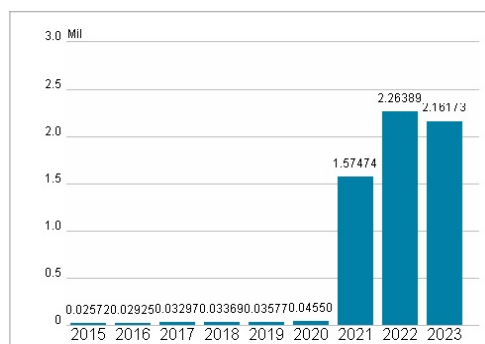
## Aktuelles KGV



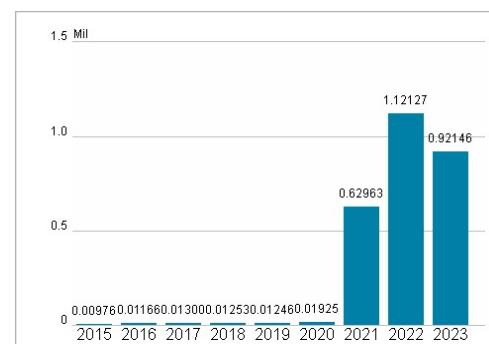
## Dividende je Aktie (USD)



## Unternehmensumsatz (USD)



## EBIT (USD)



Historische Daten: 2023

Erstellt: 23.11.2024 03:15